



赞助企业合作方案及回报

“IP China 2006——第二届中国集成电路与软件知识产权峰会是2006年集成电路与软件领域的一次盛会，该峰会着眼于集成电路与软件知识产权、集成电路硅 IP 核技术等方面的研讨和展示；政府高层宣贯新的产业政策，解读集成电路与软件产业“十一五”专项规划；探讨信息产业知识产权保护成果及未来发展方向；交流适于中国国情的 IP 核交易和授权模式；分享技术创新转化为经济效益的成功经验；此次峰会将从法律、技术、运营等多方面、多角度为国内外知名 IP 核提供商、知识产权研究与服务机构、IC 设计、软件等企事业单位，提供一个信息共享和商务沟通的平台，助力我国信息产业做大、做强。

赞助企业类别：

赞助企业类别		赞助金额（RMB 万元）
金牌赞助（协办企业）		15
高级赞助		10
特别赞助	晚宴赞助	10
	礼品赞助	5
	午餐（2）与茶歇赞助（4）	5
友情赞助		2

赞助主要回报一览表

赞助回报种类	时长	隶属主题	主要受众数量与质量
A 类演讲时段	15min	峰会 Keynote speech	30 余家国内外著名 IP 供应商， 60 余家顶级 IC 设计企业， 10 余家国内外知名 Foundry 企业， 500 余位行业精英和企业代表， 10 余家知名律所 10 余家顶级媒体
B 类演讲时段	15min	Panel: 企业创新与知识产权许可对话 Panel: IP 核交易模式探讨	
C 类演讲时段	20min	分论坛 A 标准、开源与知识产权 分论坛 B IP/SoC 服务与支持	
D 类演讲时段	60min	知识产权和 IP/SoC 技术培训	
展览展示	2 天	贯穿峰会全过程	
特别回报	30min	峰会合作媒体专访	

金牌赞助（全程协办企业）：15 万元

- 授予 2006 年第二届中国软件与集成电路知识产权峰会“全程协办企业”地位；
- 峰会所有宣传广告、峰会会场主背景板、峰会网站、峰会资料；



- 获赠峰会特邀嘉宾身份 1 名；
- 获赠峰会 A、C、D 类演讲时段各 1 个，演讲过程将录入峰会配套光盘，演讲稿将收入峰会会刊；
- 获赠展示区标准展位一个，由企业自行布展；
- 获赠峰会会刊封二或封三或封底的整版彩色广告（内容由赞助企业提供）；
- 获赠峰会全程参会名额 5 个；
- 会议现场资料包，可发放企业资料 1 份；
- 获赠峰会协作媒体专访 1 次；
- 获赠峰会网站首页广告；
- 获赠峰会通讯录；
- 获赠峰会晚宴名额 5 个；
- 可直接提供印有企业 LOGO 的胸牌及胸牌挂带或工作人员衬衫或资料带作为峰会指定使用；
- 企业的其他要求可以直接与峰会组委会协商；

高级赞助：10 万元

- 获赠峰会特邀嘉宾身份 1 名；
- 获赠峰会 B、C、D 类演讲时段各 1 个，演讲过程将录入峰会配套光盘，演讲稿将收入峰会会刊；
- 获赠展示区标准展位一个，由企业自行布展；
- 获赠峰会会刊整版彩色广告（内容由赞助企业提供）；
- 获赠峰会全程参会名额 3 个；
- 获赠峰会协作媒体专访 1 次；
- 获赠峰会网站首页广告；
- 获赠峰会通讯录；
- 获赠晚宴名额 3 个；
- 企业的其他要求可以直接与峰会组委会协商；

峰会晚宴赞助：10 万元

- 授予 IP China 2006 晚宴独家赞助身份；
- 获赠晚宴开场祝酒嘉宾演讲机会（15min）；
- 晚宴主背景板、网站均显著标明晚宴独家赞助企业特别身份及 LOGO；
- 获赠峰会 C 类演讲时段 1 个，演讲过程将录入峰会配套光盘，演讲稿将收入峰会会刊；
- 获赠峰会特邀嘉宾身份 1 名；
- 感谢条幅悬挂在餐厅；
- 获赠展示区标准展位一个，由企业自行布展；
- 获赠峰会会刊整版彩色广告（内容由赞助企业提供）；
- 获赠峰会全程参会名额 3 个；
- 获赠峰会通讯录；
- 获赠峰会网站首页广告；
- 获赠晚宴名额 5 个；



- 企业的其他要求可以直接与峰会组委会协商；

礼品赞助：5 万元

- 获赠峰会 C 类演讲时段 1 个，演讲过程将录入峰会配套光盘，演讲稿将收入峰会会刊；
- 获赠峰会会刊整版彩色广告（内容由赞助企业提供）；
- 峰会礼品印制赞助企业 LOGO 等宣传；
- 获赠峰会全程参会名额 2 个；
- 获赠峰会网站首页广告；
- 获赠峰会通讯录；
- 获赠晚宴名额 2 个；
- 企业的其他要求可以直接与峰会组委会协商；

午餐（2）与茶歇（4）赞助：5 万元

- 获赠峰会 C 类演讲时段 1 个，演讲过程将录入峰会配套光盘，演讲稿将收入峰会会刊；
- 获赠峰会会刊整版彩色广告（内容由赞助企业提供）；
- 获赠峰会全程参会名额 2 个；
- 获赠峰会网站首页广告；
- 获赠峰会通讯录；
- 获赠晚宴名额 2 个；
- 企业的其他要求可以直接与峰会组委会协商；

友情赞助：2 万元

- 获赠峰会会刊整版彩色广告（内容由赞助企业提供）；
- 获赠峰会全程参会名额 1 个；
- 获赠峰会网站广告；
- 企业的其他要求可以直接与峰会组委会协商；

联络方式

如果您需要与赞助活动相关的进一步详细信息，请与信息产业部软件与集成电路促进中心（CSIP）联系。或者，您可以直接完成附件的赞助承诺表格，并且将此回复 CSIP。

刘星星或邱燕凤

信息产业部软件与集成电路促进中心

TEL:010-63951881—8106/8113

EMAIL: liuwx@csip.org.cn diyf@csip.org.cn